

中美矽晶 (5483 TT) 2026年Q1營運報告

2026年5月



SAS

Disclaimer

This presentation has been prepared by Sino-American Silicon Products Inc. (the “Company”). This presentation and the materials provided herewith do not constitute an offer to sell or issue or the solicitation of an offer to buy or acquire securities of the Company in any jurisdiction or an inducement to enter into investment activity, nor may it or any part of it form the basis of or be relied on in connection with any contract or commitment whatsoever. Any decision to purchase securities in a proposed offering should be made solely on the basis of the information contained in the offering circular published in relation to such proposed offering, if any.

The information contained in this presentation has not been independently verified. No representation, warranty or undertaking, express or implied, is made as to, and no reliance should be placed on, the fairness, accuracy, completeness or correctness of the information or the opinions contained herein. The information contained in this document should be considered in the context of the circumstances prevailing at the time and has not been, and will not be, updated to reflect material developments which may occur after the date of the presentation. None of the Company nor any of its affiliates, advisors or representatives will be liable (in negligence or otherwise) for any loss howsoever arising from any use of this presentation or its contents or otherwise arising in connection with the presentation.

01

經營團隊重點報告

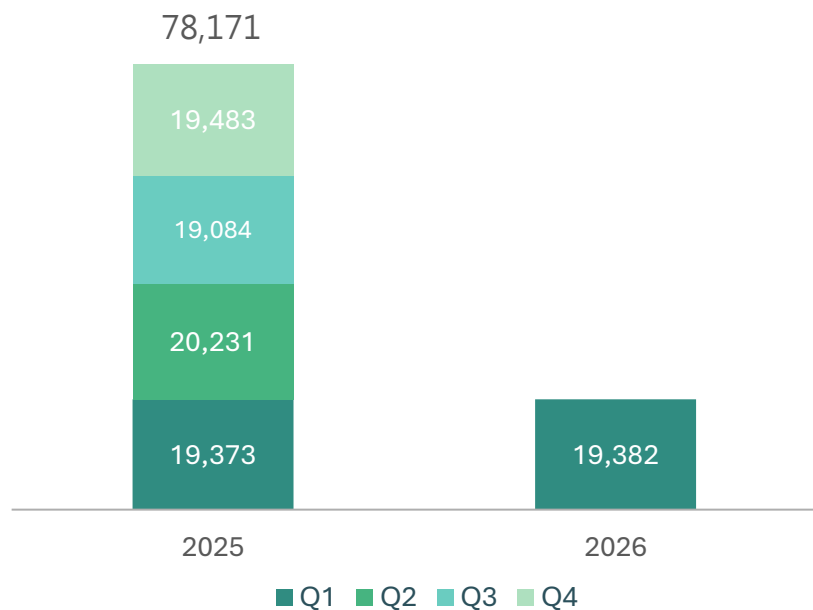
經營團隊重點報告

1. 財務表現

營業收入

- 2026年第一季 → 新台幣 194 億元，年增 0.04%

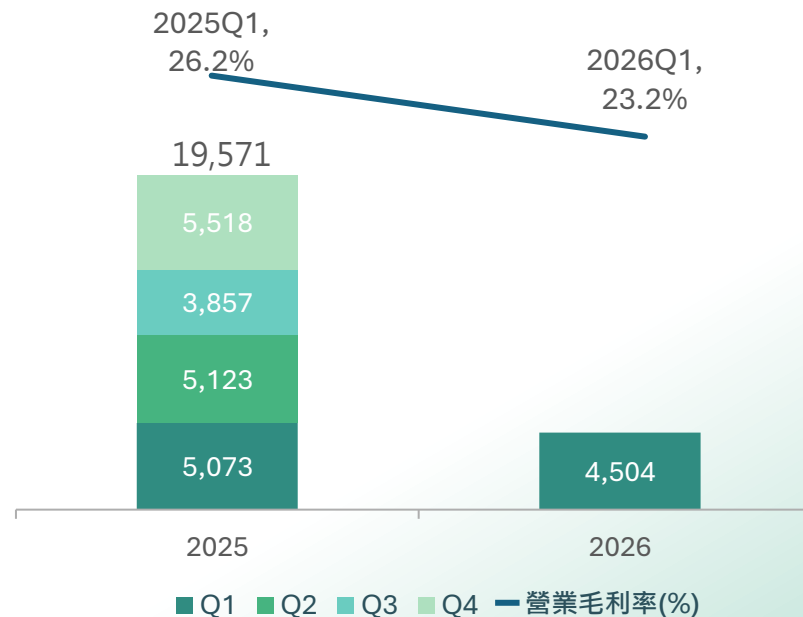
(新台幣百萬元)



營業毛利率

- 2026年第一季 → 23.2%

(新台幣百萬元; %)



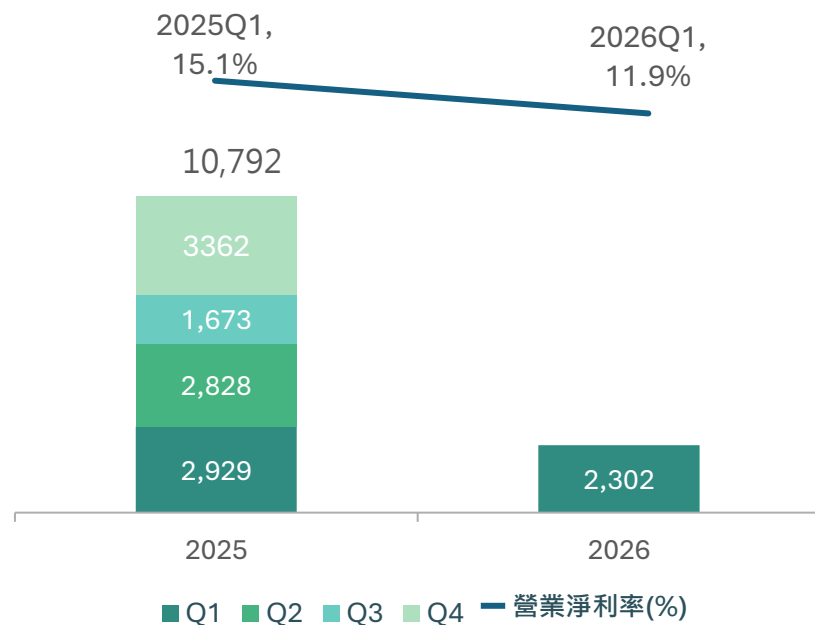
經營團隊重點報告

1. 財務表現

營業淨利率

- 2026年第一季 → 11.9 %

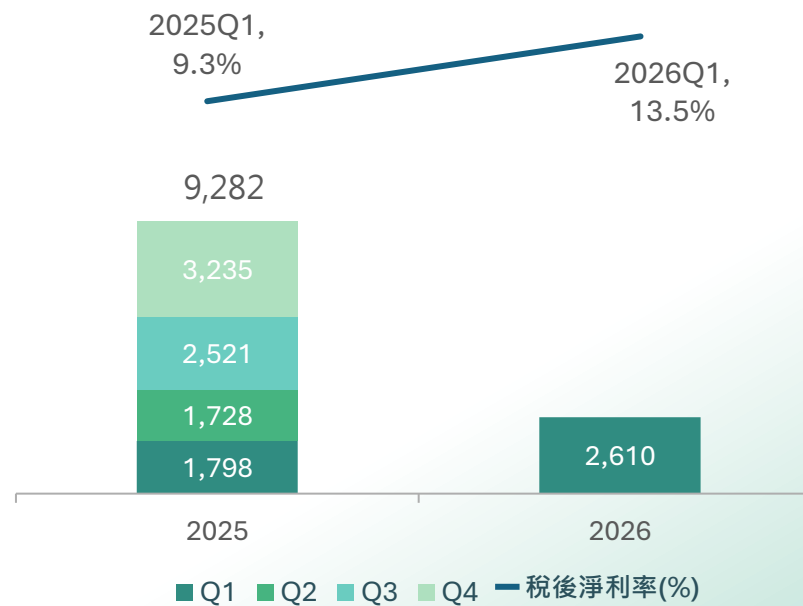
(新台幣百萬元; %)



稅後淨利率

- 2026年第一季 → 13.5 %

(新台幣百萬元; %)



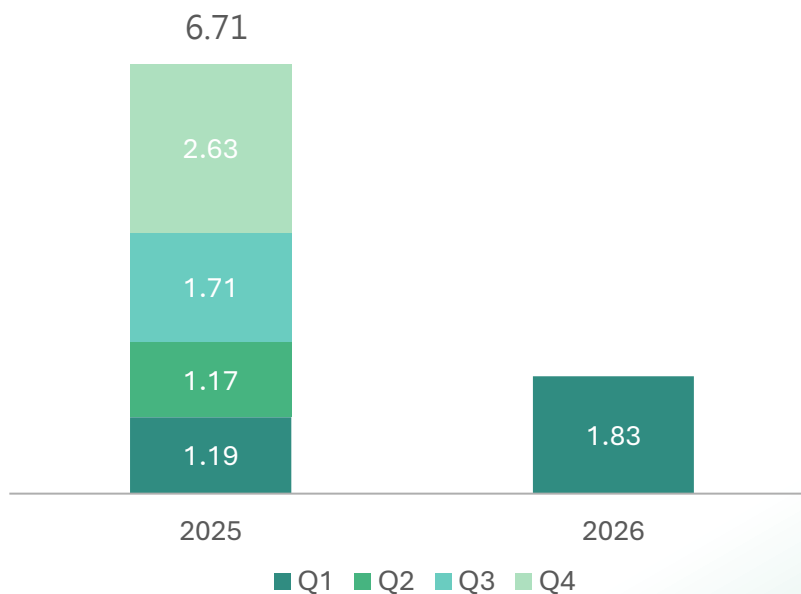
經營團隊重點報告

1. 財務表現

每股盈餘

- 2026年第一季 → 新台幣 1.83 元

(新台幣元)



備註: 1. 季度與全年每股盈餘之差異, 主要源於各季度加權平均流通在外股數不同, 因此全年 EPS 並非各季度 EPS 之簡單加總。

經營團隊重點報告

2. 子公司及關聯企業營運亮點

中美矽晶 (5483:TT)

在能源供應不確定性升高、AI驅動用電需求快速攀升，以及地緣政治風險加劇之背景下，再生能源已不僅是單一ESG議題，而是逐步成為攸關能源安全與關鍵基礎設施的重要一環。延續2025年之組織重整方向，中美矽晶持續透過「服務+製造」雙軌布局，推動再生能源事業穩健成長。2026年第一季，再生能源事業營收達新台幣13.5億元，年增75.5%，展現強勁的成長動能。

續升綠能 - 再生能源服務

- 打造一站式綠色能源服務平台，整合多元能源解決方案與能源管理能力，協助企業加速邁向低碳轉型；截至2026年第一季底，累計簽訂綠電合約已接近220億度。

續日 - 太陽能製造

- 積極布局海外低軌衛星等高門檻應用市場；在台灣市場方面，聚焦屋頂型應用，防火型模組已進入量產階段。隨新產線逐步放量及海內外客戶需求持續提升，整體營收動能可望穩健增長。
- 在全球供應鏈區域化與多元化趨勢帶動下，產業競爭重心逐步由價格導向轉向價值導向，有助續日持續聚焦高效率與差異化產品之布局，強化既有產品定位。

經營團隊重點報告

2. 子公司及關聯企業營運亮點

環球晶圓 (GWC, 6488:TT)

- 2026年第一季營收為新台幣139.8億元，年減10.3%。
- 第一季營收下滑主因極端天候短期干擾，隨相關影響逐步消退，稼動率與出貨已逐步回穩；12吋產線維持滿載，中小尺寸稼動率回升，帶動出貨改善。
- 全球擴產布局陸續展現成果，美國密蘇里州廠部分射頻與光子領域產品已量產、德州新廠完成客戶認證、義大利廠通過IATF 16949並持續推進驗證進程，以及日本宇都宮廠快速達成轉盈、毛利率持續改善並已轉為正向現金流。2026年第一季，環球晶圓累計已取得逾新臺幣一百一十億元政府補助，進一步提升財務韌性與資本配置彈性，長期成長動能亦受惠於美國AMIC與歐洲補助政策支撐。

經營團隊重點報告

2. 子公司及關聯企業營運亮點

朋程 (8255:TT)

- 2026年第一季營收為新台幣20.4億元，年減3.7%。
- 2025年全球新車銷售中電動車滲透率約25%，隨48V車用系統與插電式混合動力車 (PHEV) 滲透率持續提升，帶動單車電力需求與功率元件含量增加；在能源轉型與車輛智慧化趨勢驅動下，市場需求具備結構性成長動能。同時，公司亦積極布局AI伺服器及高壓直流電 (HVDC) 等應用領域，掌握高效率電源市場的成長機會。

台特化 (4772:TT)

- 2026年第一季個體營收3.07億元 (不包含弘潔科技) 創單季歷史新高，受惠於先進製程與AI應用需求同步成長，矽乙烷等特用氣體出貨持續攀升；新產品無水氟化氫 (AHF) 亦逐步放量，為後續成長增添新動能。
- 2026年第一季合併營收達新台幣8.6億元，年增290%，透過併購弘潔科技，由單純的半導體特氣供應跨足高潔淨設備清洗服務，深化先進製程佈局，推動整體營收顯著成長。

宏捷科 (8086:TT)

- 3月營收達新台幣4.32億元，創近22個月新高；2026年第一季營收為新台幣12.22億元，年增58.4%，創歷年同期次高。
- 受惠於高階手機與Wi-Fi 7需求成長，PA產品組合持續優化升級；同時，公司積極拓展無人機、低軌衛星及光學雷達 (LiDAR) 等非PA應用領域，持續強化多元化成長動能。

備註:

1. PHEV: Plug-in Hybrid Electric Vehicle
2. HVDC: High Voltage Direct Current

經營團隊重點報告

3. 再生能源產業概況

- ✓ 根據PV Infolink預估，2026年全球太陽能模組需求介於529GW至624GW。儘管中國因大型專案階段性告一段落使需求放緩，惟新興市場快速崛起，持續為全球太陽能需求注入成長動能；同時，老舊案場汰換及AI資料中心能源建置需求提升，亦強化太陽能中長期需求韌性。IEA《Electricity 2026》報告指出，太陽能光電與風電占全球發電比重，預計將由目前約17%提升至2030年約27%。
- ✓ 根據IEA《Annual Energy Outlook 2026》報告，在美國資料中心擴建及高耗電產業成長帶動下，至2050年美國總發電量預估將增加25%至50%，帶動發電裝置容量提升50%至90%。在能源結構方面，天然氣、太陽能與風電將成為主要電力來源，其中太陽能及風電占比預期將由目前約7%及11%，分別提升至約20%。
- ✓ 台灣方面，政府持續推動能源轉型政策，目標於2026年再生能源發電占比達20%，並於2030年提升至30%，以太陽能與風力作為能源轉型與產業減碳之核心支柱。2026年政策重點將聚焦於屋頂型光電推廣、既有案場之汰舊換新及效率提升，並逐步擴展至儲能與電網韌性建設，進一步強化整體能源轉型基礎。

4. 低軌衛星產業概況

- ✓ 在數據需求持續成長與通訊韌性要求提升的背景下，低軌道衛星憑藉低延遲與廣域覆蓋優勢，正逐步成為新一代關鍵通訊基礎設施；應用範疇已由全球寬頻服務，延伸至物聯網、緊急通訊及國防等高可靠度領域，戰略重要性持續提升。
- ✓ 在此趨勢下，全球低軌道衛星市場正處於高速成長階段，預估至2032年整體潛在市場將達約6,500億美元。隨全球主要業者加速星座部署，至2035年全球在軌衛星數量預期將較目前成長約8倍，美洲地區仍為主要發展重心。中美矽晶以成熟的P-PERC製程為基礎，並導入自研背電極接觸(MWT)電池設計，提升產品於太空環境下的抗輻射能力與耐極端條件表現；相關產品已通過多項嚴苛驗證，並持續推進終端應用導入。

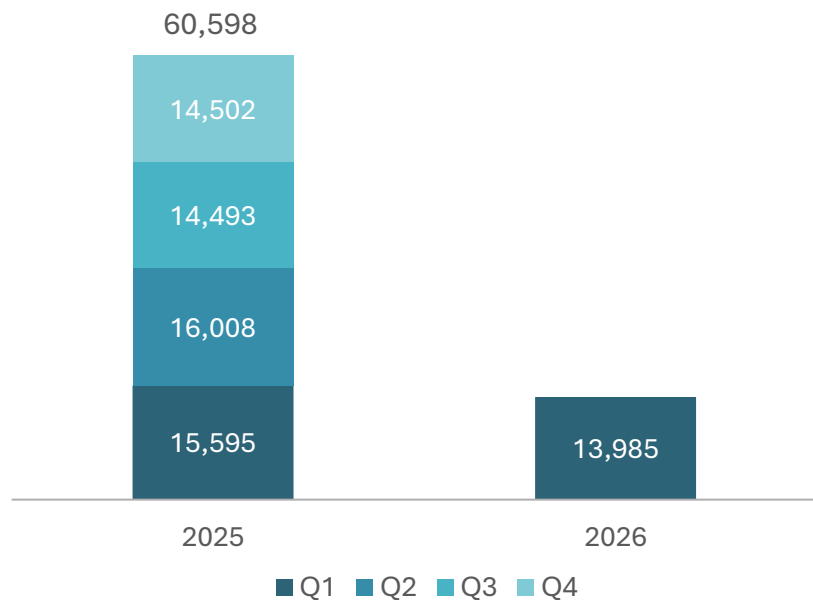
經營團隊重點報告

5. 環球晶圓財務表現

營業收入

- 2026年第一季 → 新台幣 140 億元 · 季減 3.57%

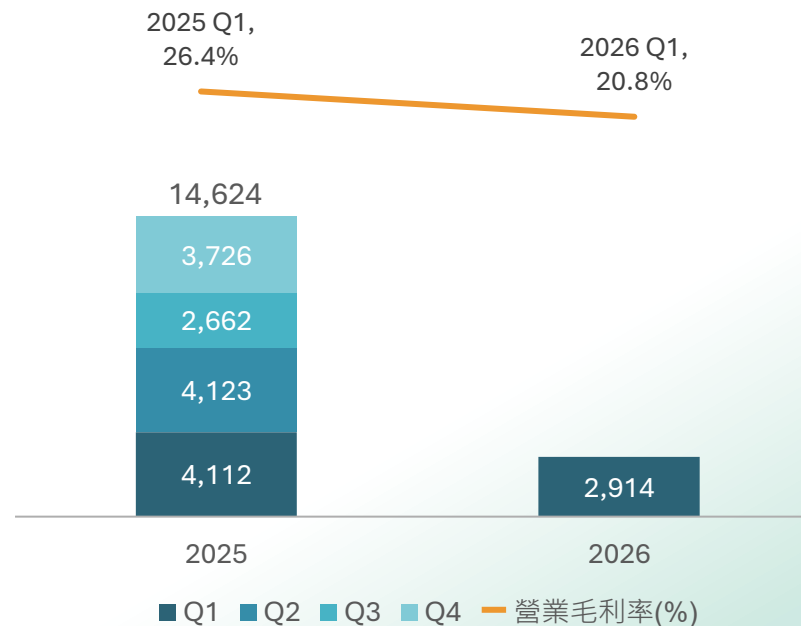
(新台幣百萬元)



營業毛利率

- 2026年第一季 → 20.8%

(新台幣百萬元)



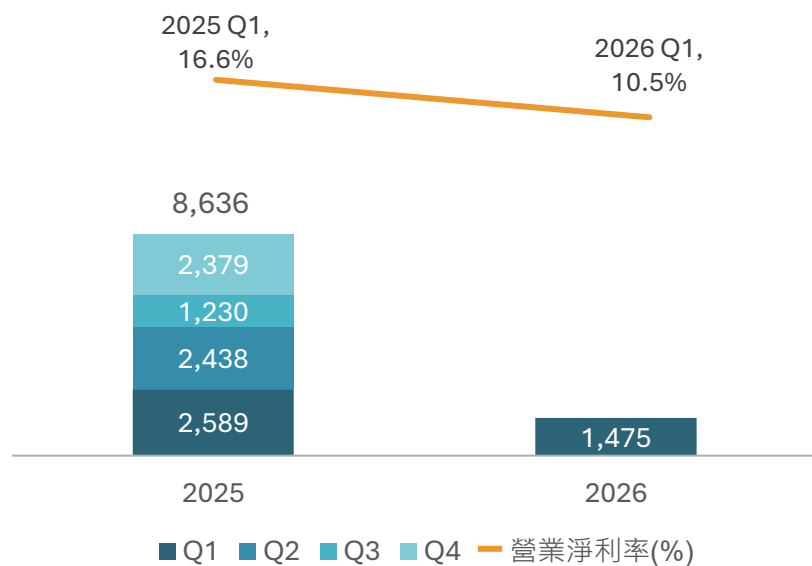
經營團隊重點報告

5. 環球晶圓財務表現

營業淨利率

- 2026年第一季 → 10.5%

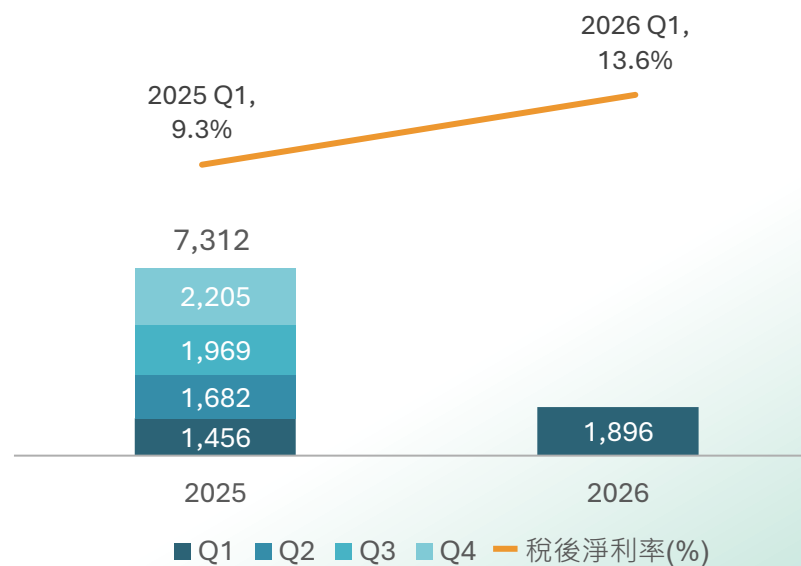
(新台幣百萬元)



稅後淨利率

- 2026年第一季 → 13.6%

(新台幣百萬元)



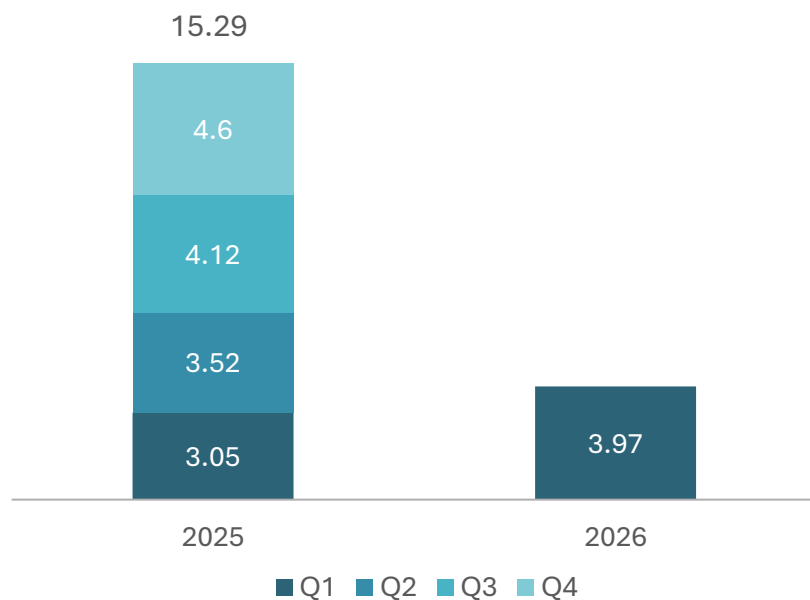
經營團隊重點報告

5. 環球晶圓財務表現

每股盈餘

- 2026年第一季度 → 新台幣 3.97 元

(NT\$)



預收貨款

- 新台幣235億元 (美金7.4億元)¹

備註：匯率：新台幣兌美元 32.0 (含保證金)

經營團隊重點報告

6. 半導體產業概況

■ AI驅動結構性需求成為長期展望支柱，短期逆風仍存

- ✓ **總體環境審慎樂觀**：全球經濟成長仍維持正向，但復甦步調不均。儘管2026年GDP預測略有下修，AI基礎建設投資仍為消費性終端市場疲弱提供重要支撐。投入成本壓力與貿易政策不確定性持續影響短期需求，不過主要央行貨幣政策轉向寬鬆，亦帶來部分緩衝。與此同時，地緣政治緊張局勢、貿易與關稅政策變化、能源、運輸及原物料成本波動、匯率變動，以及更廣泛的總體經濟不確定性，仍是可能影響復甦速度與能見度的外部變數。我們將持續密切關注這些發展，並以審慎且有紀律的方式應對與管理。
- ✓ **運算與記憶體需求受AI結構性動能支撐**：AI工作負載正由內容生成進一步朝代理型AI (Agentic AI) 演進，帶動運算需求持續擴大，並在更廣泛的客戶基礎下，支撐先進矽晶圓的長期需求。記憶體需求亦由高階伺服器延伸至系統層級與終端裝置應用，進一步拓展矽晶圓可服務市場。
- ✓ **消費性電子由量轉值，車用需求逐步擺脫景氣循環影響**：在出貨量承壓與成本上升環境下，智慧型手機與PC產業正轉向高ASP、AI賦能產品，以價值提升而非出貨成長支撐營收。車用半導體需求亦逐步與短期車市銷售波動脫鉤，在電動化與軟體定義架構推動下，單一車輛矽含量持續提升，帶動結構性成長。
- ✓ **先進封裝供給緊俏支撐晶圓需求能見度**：先進封裝已成為提升半導體效能的重要關鍵環節，相關產能供給仍維持緊俏，領先晶片設計業者亦積極擴充自有封裝能力。此趨勢持續帶動先進與特殊矽晶圓需求，並提供公司更長期的訂單能見度。

經營團隊重點報告

6. 半導體產業概況

■ 環球晶圓掌握 AI 趨勢驅動的結構性成長機會

- ✓ **AI驅動結構性轉變支撐需求**：AI應用自資料中心延伸至邊緣裝置與終端應用，正重塑半導體需求結構，帶動先進製程與先進封裝發展，提升單一裝置矽含量，並支撐高階晶圓需求。隨著AI應用進一步擴展至更廣泛應用，部分成熟製程需求亦逐步回溫。然而，整體復甦節奏仍不均衡，在總體經濟不確定性持續下，後續展望仍需審慎觀察。
- ✓ **各尺寸稼動穩健，成熟製程需求逐步改善**：受AI與高效能運算需求帶動，除了仍在產能爬坡中的新增產能之外，既有12吋晶圓產線維持滿載；8吋晶圓稼動率亦維持穩健，主要受電源管理與類比等應用支撐，並有望進一步帶動6吋產品，促使中小尺寸晶圓需求穩步回升。
- ✓ **高附加價值產品布局推進，SOI、GaN與SiC展現進展**：SOI產線表現亮眼，儘管仍處擴產初期，已展現正毛利，成為集團成長布局中率先顯現成果的亮點之一。同時，GaN產能維持滿載，擴產持續推進（30%已完成、20%進行中）；12吋SiC則持續推進客戶驗證進程，為未來高附加價值成長機會奠定基礎。
- ✓ **區域布局優勢、財務紀律與政策支持並進**：歐洲市場展現相對韌性，隨義大利廠產能逐步放量、主要設備安裝大致完成，營運動能可望逐步增強。同時，環球晶圓已開始於美國與歐洲陸續取得政府相關補助，支持公司長期發展。公司基本面亦持續改善，隨需求回溫帶動營收與現金流成長，負債水位已過高峰，銀行借款明顯下降，資產負債表結構持續強化。

終端市場趨勢顯示成長具結構性支撐， 超越景氣循環復甦



運算與
AI 基礎建設



結構性韌性

- 產業正由生成式 AI 邁向代理型 AI (Agentic AI) 的轉型，結構性推升 token 使用量，並持續帶動 AI 基礎建設投資，進一步強化對先進半導體技術的長期需求；在技術持續差異化與客戶基礎擴大的支撐下，相關成長動能可望延續。



記憶體市場



穩健基本面

- 隨著工作負載由單純生成式 AI 進一步演進至自主代理型 AI，基礎設施瓶頸也正由以 GPU 為核心的算力需求，轉向多步驟邏輯推理與協作調度能力，帶動記憶體與儲存需求由高頻寬記憶體 (HBM) 延伸至系統層級的記憶體與儲存架構，以支援持續性情境記憶、系統調度，以及裝置端代理型 AI 處理。



智慧型手機與
個人電腦



價值導向需求

- 在出貨量下滑與物料成本上升背景下，市場正加速朝高階化策略發展，聚焦具 AI 功能的高階 PC 與旗艦裝置，以緩解低階市場壓力。雖然較明顯的出貨回升仍偏向中長期發展結果，但終端裝置 AI 換機需求、新型態產品，以及客製化應用處理器滲透率提升，仍可望提供增量支撐。

終端市場趨勢顯示成長具結構性支撐， 超越景氣循環復甦 (續)



車用與工業應用



溫和復甦

- 類比與功率半導體需求正逐步回溫。隨軟體定義架構與電動化趨勢推進，單一車輛矽含量持續提升，使產業營收成長結構性地逐步與整車出貨循環脫鉤。



先進封裝



價值創造的核心引擎

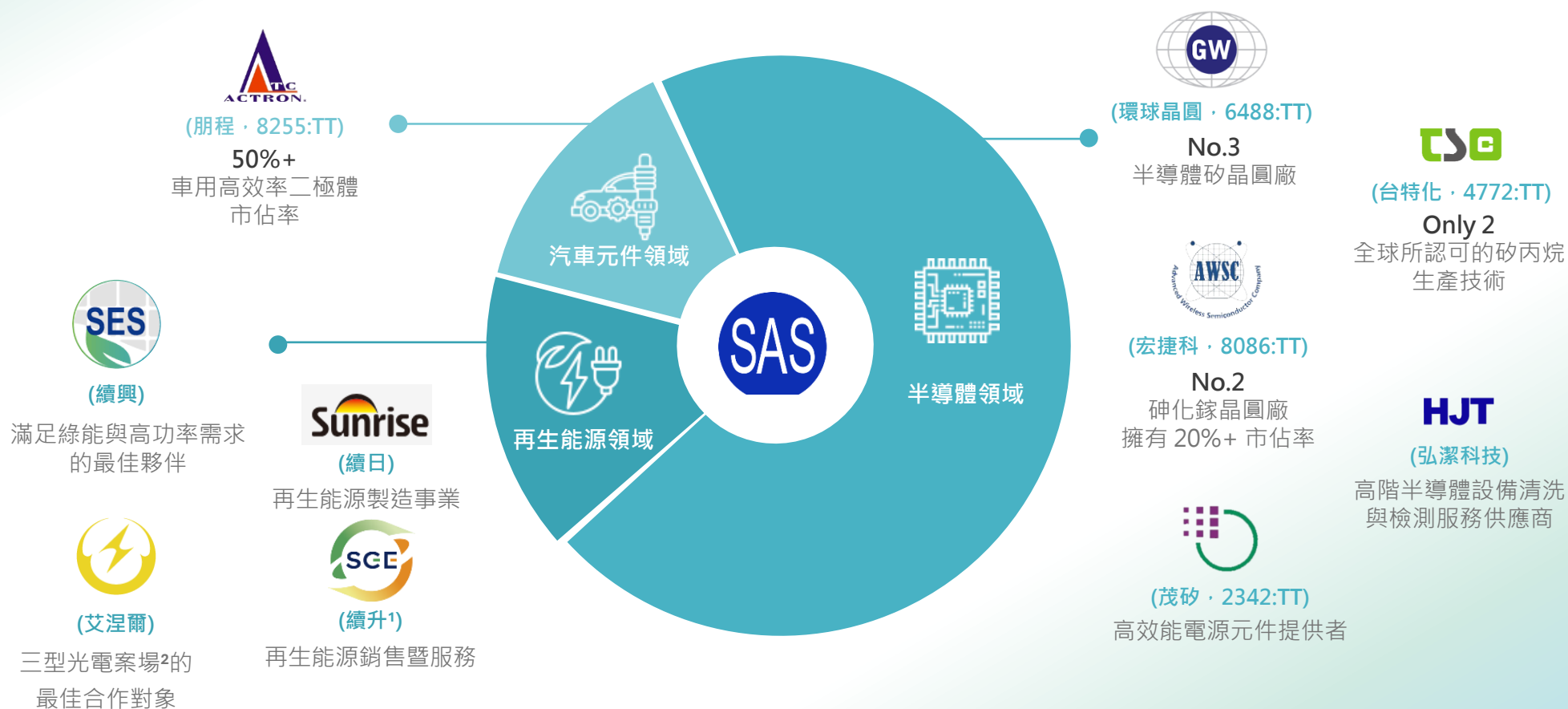
- 先進封裝已成為推動半導體擴展的重要驅動力，支撐 AI 加速器效能提升。在供應緊張背景下，領先晶片設計業者正加速將封裝能力內製化，儘管散熱管理等技術挑戰仍在。隨系統複雜度持續提高，也進一步帶動先進與特殊晶圓需求，提升中長期需求能見度，並支撐先進產能維持穩健稼動。

02

公司簡介

發揮集團綜效，驅動多元成長

- 中美矽晶為橫跨半導體、汽車元件與再生能源的多元化集團。憑藉積極的投資策略及長期累積的產業洞察力，公司持續發掘具高成長潛力的事業，逐步建立結構更為均衡且多元的業務組合。
- 同時，中美矽晶透過與集團核心關聯企業的綜效協作，促進營運規模的相互擴展，並驅動中美矽晶及其關聯企業的長期成長動能。



備註：1. 公司更名：續升綠能股份有限公司(簡稱續升) 之前身為 旭仁能源股份有限公司；2. 三型光電案場：裝置容量未達二千瓩之發電設備

集團重要公司之近期表現- (1)

損益表 (單位：新台幣百萬元)		2026年第一季		2025年第一季		年成長
營業收入	金額	對中美矽晶之 營收占比 (%)	金額	對中美矽晶之 營收占比 (%)	營收占比 變動(%)	
環球晶圓	13,985	72.2%	15,595	80.5%	-8.3%	
朋程 ¹	2,037	10.5%	2,116	10.9%	-0.4%	
宏捷科	1,222	6.3%	772	4.0%	2.3%	
台特化 ⁴	857	4.4%	220	1.1%	3.3%	
中美矽晶	19,373		19,373			
稅後淨利	金額	對中美矽晶 之貢獻度 ³ (%)	金額	對中美矽晶 之貢獻度 ³ (%)	貢獻度 變動比(%)	
環球晶圓	1,896	77.9%	1,456	89.6%	-11.7%	
朋程 ¹	136	3.1%	262	4.6%	-1.5%	
宏捷科	297	6.8%	83	2.1%	4.7%	
台特化	267	4.7%	103	3.6%	1.1%	
中美矽晶	2,610		1,798			
中美矽晶-歸屬於母公司淨利²	1,126		732			

備註：1. 朋程持有茂矽29.86%的股權，茂矽於2023年6月起併入朋程之合併報表。

2. 中美矽晶持有 環球晶圓 46.6%的股權、持有朋程 28.5%的股權、持有宏捷科28.5%的股權及 台特化 28.5%的股權。

3. 對中美矽晶之貢獻度：需調整中美矽晶集團內個體間之銷售狀況，故此數據為最終貢獻至中美稅後淨利之佔比。

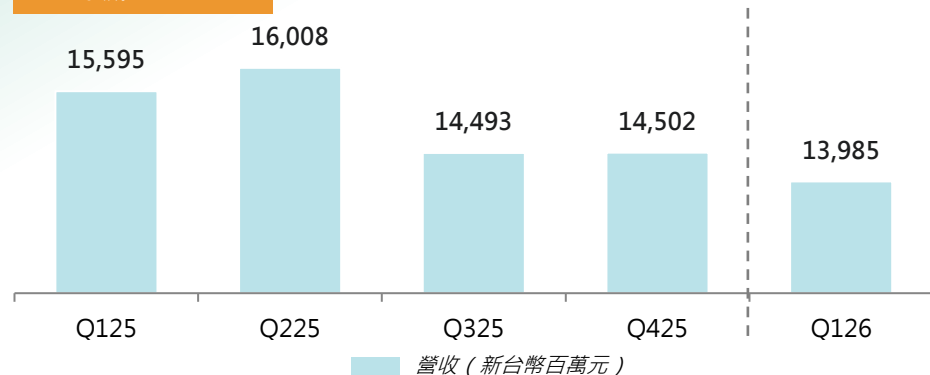
4. 台特化收購弘潔科技65.22%股權，並自8月起併入合併報表。

集團重要公司之近期表現- (2)

■ 中美矽晶集團公司：台特化、宏捷科營收成長動能顯著，展現亮眼營運表現。

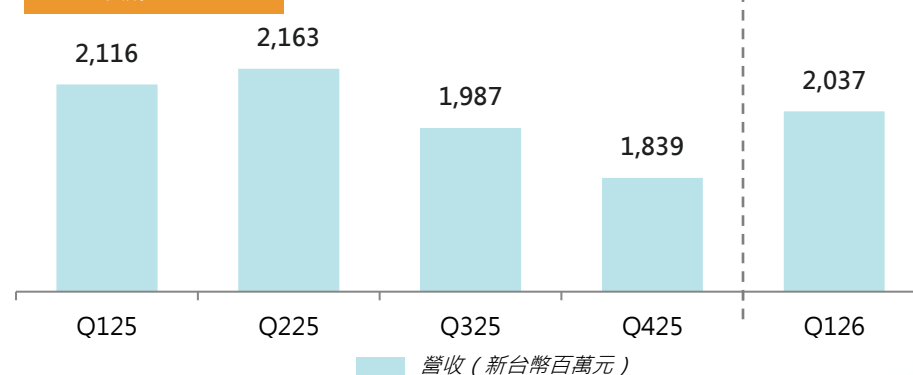
環球晶圓

2026年第一季營收
年減 10.3%



朋程

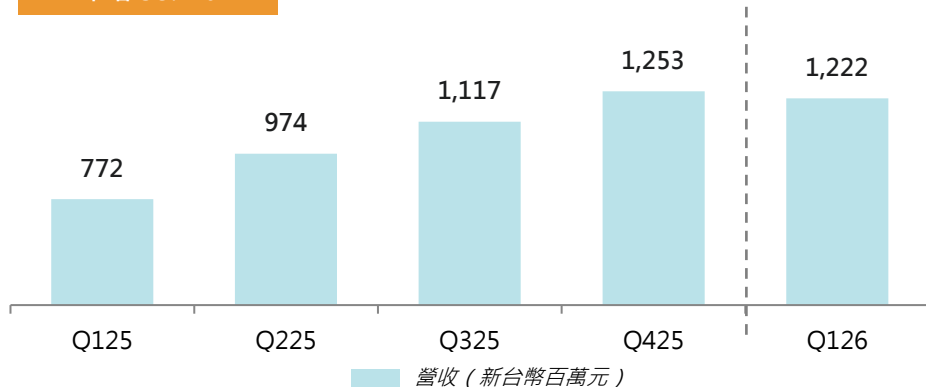
2026年第一季營收
年減 3.7%



宏捷科

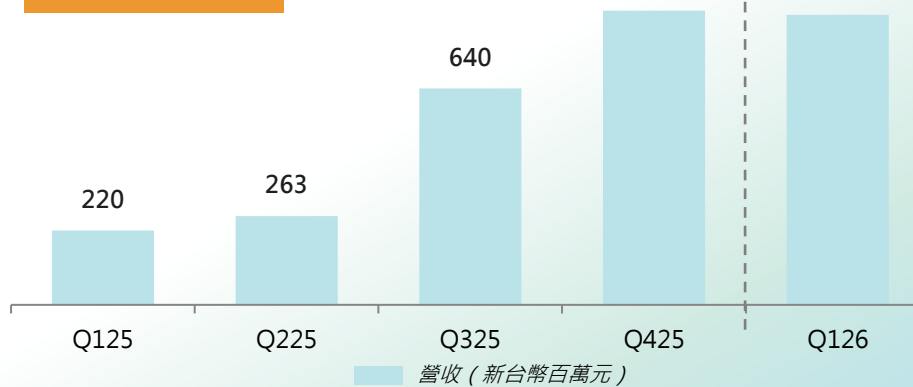
歷年同期次高

2026年第一季營收
年增 58.4%



台特化¹

2026年第一季營收
年增 290%



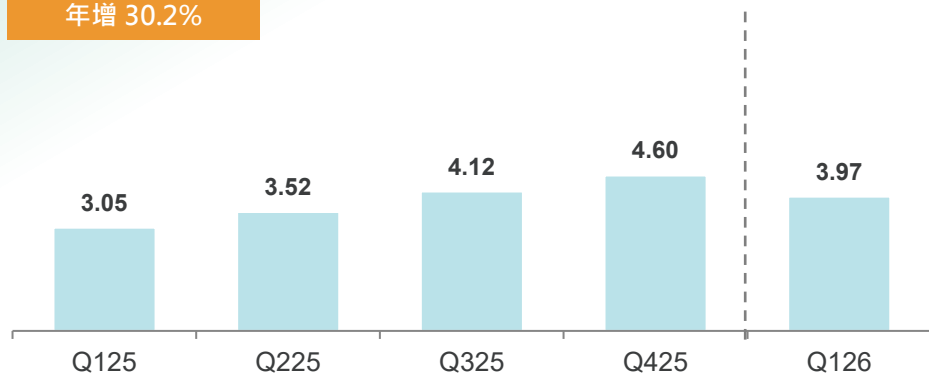
備註：1. 弘潔科技自2025年8月起併入台特化 (TSC) 合併營收。

集團重要公司之近期表現- (3)

- 中美矽晶集團公司：宏捷科、台特化、環球晶圓 EPS於2026第一季皆繳出亮眼成績。

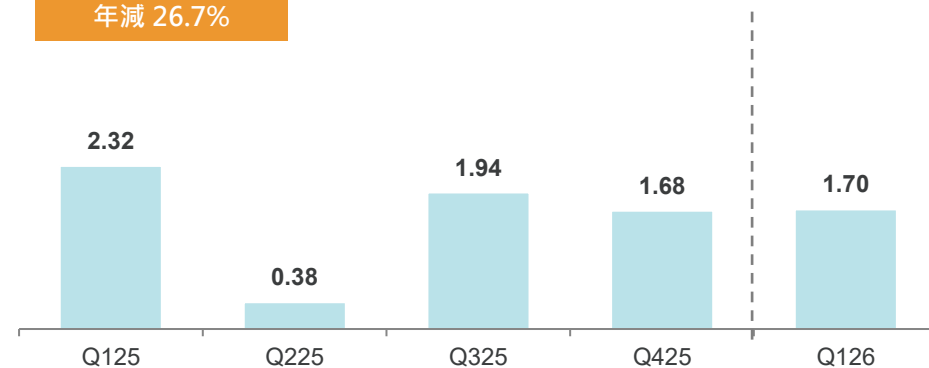
環球晶圓

2026年第一季EPS
年增 30.2%



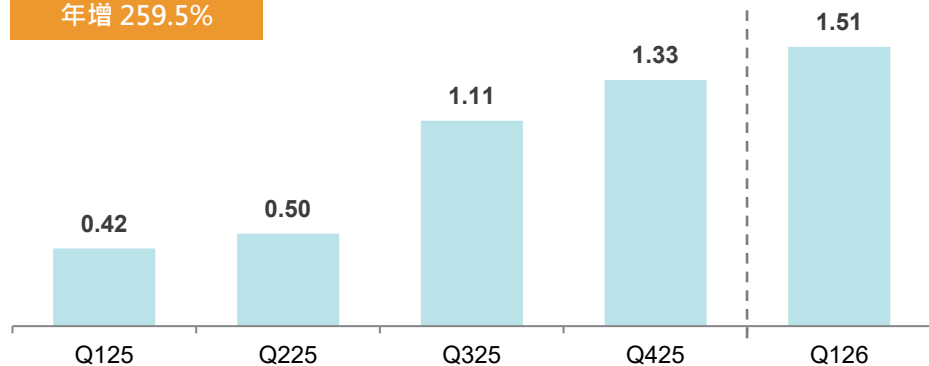
朋程

2026年第一季EPS
年減 26.7%



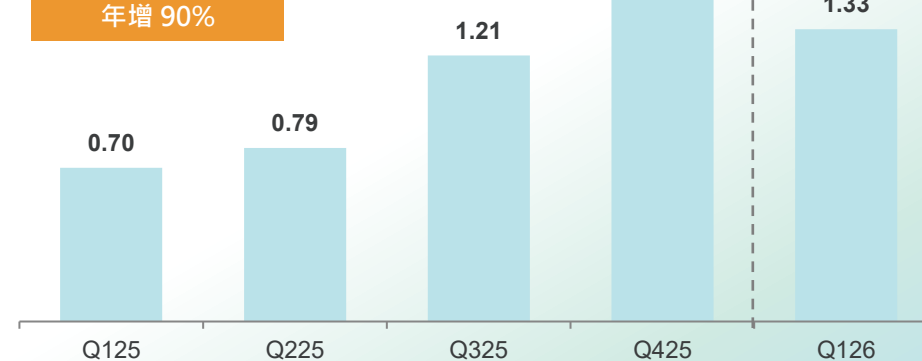
宏捷科

2026年第一季EPS
年增 259.5%



台特化¹

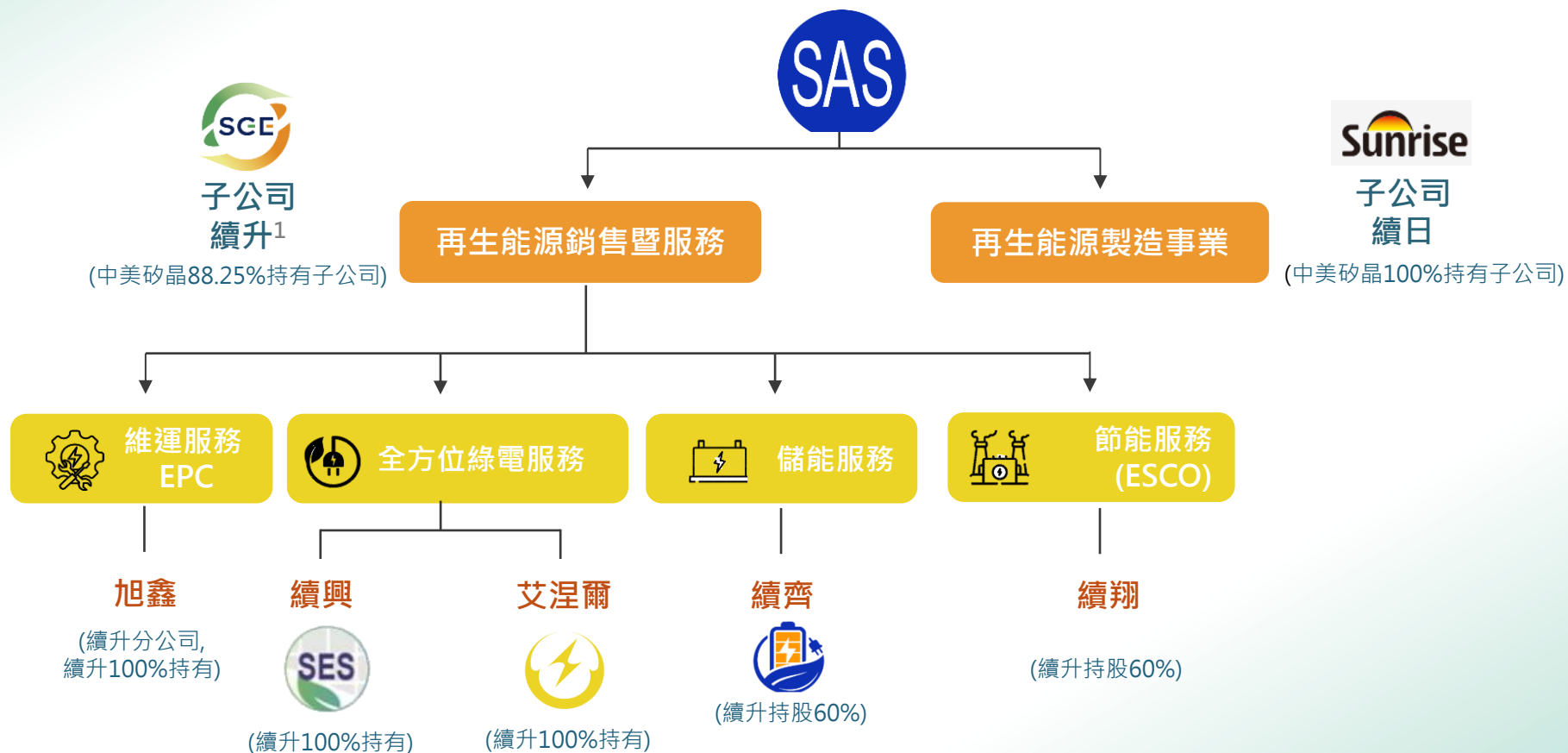
2026年第一季EPS
年增 90%



備註：1. 弘潔科技自2025年8月起併入台特化 (TSC) 合併營收。

以雙軌策略強化再生能源價值鏈

- 因應全球能源轉型趨勢及企業對綠電需求持續提升，中美矽晶於2025年完成組織重整，建立「製造+服務」雙軌發展架構。製造端由續日聚焦高可靠度產品，布局高規格應用市場；服務端則由續升建構涵蓋創能、售能、儲能與節能之整合型服務平台，提供企業一站式能源解決方案，協助優化能源配置並加速淨零轉型。



備註：1. 公司更名：續升綠能股份有限公司(簡稱續升) 之前身為旭仁能源股份有限公司。
2. 持股狀況更新截至 2026年 4月 30 日。

續日 - 高價值客製化電池解決方案提供者

- 續日整合差異化技術、合規供應鏈與高價值應用三大核心優勢，並透過多元市場布局分散單一市場風險，持續強化市場定位，驅動長期穩健成長。



打造技術護城河，強化差異化競爭力

- 電池晶片轉換效率達 26%，領先業界
- 通過 VPC 高規格可靠度驗證
- 多次榮獲太陽能晶片金能獎



合規供應鏈布局，掌握全球市場機會

- 符合非關注外國實體 (Non-FEOC¹) 規範之供應鏈
- 具備成熟物料追溯平台
- 具關稅優勢
- 獲得RBA(責任商業聯盟)銀級肯定²
- 客戶遍及美國、日本及台灣



切入高階應用，提升產品附加價值

- 具備高度客製化電池與模組設計能力
- 應用涵蓋零耗能住宅、低軌衛星

備註: 1. FEOC: Foreign Entity of Concern。
2. 中美矽晶宜蘭廠通過RBA VAP稽核並取得銀級認可。

續升-RE100 一站式整合解決方案提供者

- 作為企業再生能源布局的重要把關者，公司透過多元能源組合提供高附加價值的 RE100 解決方案，協助企業優化再生能源資產配置，提升資產品質、投資報酬與變現彈性。
- 截至2026年第一季底，累計簽訂綠電合約已近220億度，展現市場對SGE服務品質與履約能力的高度肯定。

專業實績與關鍵優勢

風力、太陽能與水力整合之綠電供應商

提供多元再生能源整合的
24 小時不間斷供電服務

生質能與綠色再生能源憑證

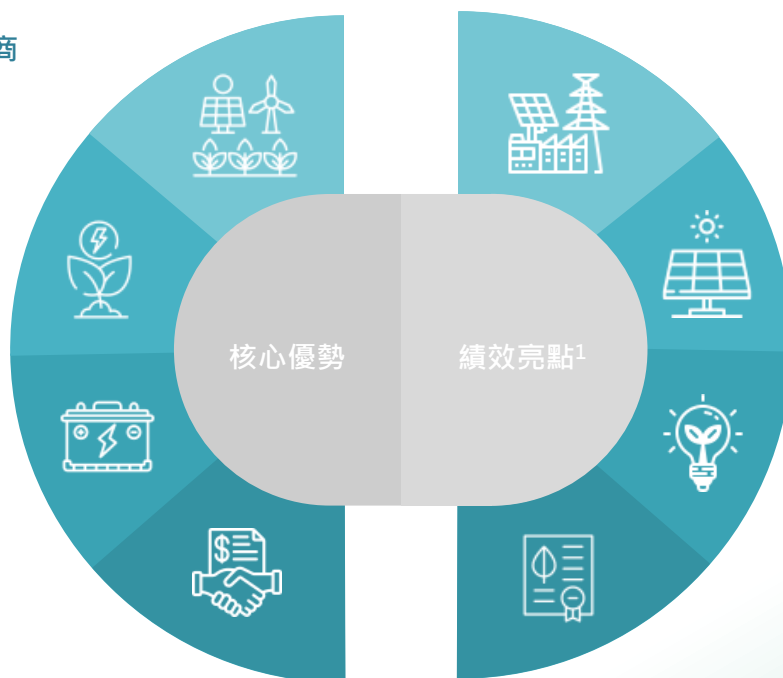
協助需要高比例使用再生能源的客戶
達成永續目標

再生能源調度能力

具成效的餘電管理技術

獲得RBA(責任商業聯盟)銀級肯定²

符合客戶對供應商的高標準責任要求



接近 220 億度

再生能源已簽約訂單

超過 8.5 億度

年度再生能源供電量

近 216,000 張 (成長54%)³

累計再生能源憑證

超過 1,800 座

再生能源電廠整合

接近 750 MW

已建置太陽光電裝置容量

備註：1. 績效亮點資料截至 2026 年 3 月 31 日。
2. 中美矽晶宜蘭廠通過 RBA VAP 稽核並取得銀級認可。
3. 「+54%」係指台灣再生能源憑證累計轉供量自 2025 年底至 2026 年第一季之成長幅度。
4. 裝置容量已依最新專案進度進行更新調整。

03

中美矽晶合併營運報告



中美矽晶財務摘要：2026年第一季 vs. 2025年第四季 vs. 2025年第一季

(新台幣百萬元·除每股盈餘)	2026年第一季	2025年第四季	2025年第一季	季成長	年成長
營業收入	19,382	19,483	19,373	-0.5%	0.0%
營業毛利%	23.2%	28.3%	26.2%	-5.1p.p.	-3.0p.p.
營業淨利	2,302	3,362	2,929	-31.5%	-21.4%
營業淨利%	11.9%	17.3%	15.1%	-5.4p.p.	-3.2p.p.
本期淨利	2,610	3,235	1,798	-19.3%	45.2%
本期淨利%	13.5%	16.6%	9.3%	-3.1p.p.	4.2p.p.
每股盈餘 ¹	NT\$1.83	NT\$2.63	NT\$1.19	-NT\$0.8	NT\$0.64
EBITDA ²	5,707	6,128	4,970	-6.9%	14.8%
EBITDA%	29.4%	31.5%	25.7%	-2.1p.p.	3.7p.p.
EBIT ³	2,919	3,694	2,190	-21.0%	33.3%
股東權益報酬率 / ROE ⁴ (按年度計算)	8.8%	11.1%	6.3%	-2.3p.p.	2.5p.p.
資產報酬率 / ROA ⁵ (按年度計算)	4.5%	5.4%	2.9%	-0.9p.p.	1.6p.p.

備註：1. 每股盈餘 = 歸屬於本公司普通股權益持有人之淨利 / 普通股加權平均流通在外股數。

2. EBITDA = 本期淨利 + 折舊費用 + 攤銷費用 + 淨利息 + 所得稅。

3. EBIT = 本期淨利 + 淨利息 + 所得稅。

4. ROE = 本期淨利 / 股東平均權益。

5. ROA = ((本期淨利 + 利息費用 * (1 - 有效稅率)) / 平均資產。

中美矽晶損益表

(新台幣百萬元)	2024	2025	2026年第一季	2026年第一季 模擬數 ¹
營業收入	79,679	78,171	19,382	18,601
成長率(%) ²	-2.8%	-1.9%	-0.5%	-
營業毛利	24,275	19,571	4,504	5,612
營業毛利率(%)	30.5%	25.0%	23.2% ³	30.17%
EBITDA	22,313	21,819	5,707	5,737
EBITDA 率(%)	28.0%	27.9%	29.4%	30.84%
營業淨利	16,114	10,792	2,302	3,586
營業淨利率(%)	20.2%	13.8%	11.9%	19.28%
稅前淨利	14,732	11,841	3,238	3,899
稅前淨利率(%)	18.5%	15.1%	16.7%	20.96%
稅後淨利	11,609	9,282	2,610 ⁴	3,032
稅後淨利率(%)	14.6%	11.9%	13.5%	16.30%
每股盈餘(新台幣元)	9.24	6.71	1.83 ⁴	2.06

備註: 1. 模擬數係排除子公司環球晶圓於美國、義大利和日本的重大擴產計畫與持有 Siltronic 股份的市值變動影響。

2. 成長率係指與去年同期相比的變動幅度 (YoY)。

3. 2026年第一季毛利率較前季下滑，主要反映子公司環球晶圓義大利廠2025年第四季一次性政府補助認列利益消退，並受能源、原物料、物流及新擴產據點爬坡成本影響；惟台特化與宏捷科營收及毛利成長，對整體獲利仍具支撐。

4. 2026年第一季EPS與稅後淨利較去年同期成長，主要受子公司環球晶圓認列Siltronic持股按市價評價利益挹注，以及關聯企業營運表現成長帶來之獲利貢獻。



中美矽晶資產負債表

(新台幣百萬元)	2024	2025	2026年第一季
資產			
現金及約當現金	54,137	34,746	36,670
應收帳款	12,592	13,089	13,389
存貨	13,976	13,905	14,263 ⁶
不動產、廠房、設備	137,362	125,716	127,127
其他資產	53,265	81,505	69,633 ⁴
資產總計	271,331	268,962	261,082
負債			
短期借款 ¹	31,277	36,390	40,739
應付帳款	6,069	6,194	5,536
長期借款 ²	42,917	48,402	34,432 ³
其他負債	75,513	59,158	61,772 ⁵
負債總計	155,777	150,144	142,479
權益總計	115,555	118,818	118,603

現金資產細項包含以下子公司
環球晶圓的項目：

(新台幣百萬元)	2026年 第一季
三個月以上定存	9,208
受限制現金	8,865
債券	6,367

- 備註：1. 短期借款包括短期借款、一年內到期之應付普通公司債、一年內到期之應付可轉換公司債、一年內到期之應付海外附認股權公司債、一年或一營業週期內到期長期借款。
2. 長期借款包括長期借款、應付可轉換公司債、應付普通公司債。
3. 2026年第一季長期借款較前季下降，主要因子公司環球晶圓海外附認股權公司債 (EB) 及海外附認股權公司債 (FRCP) 到期後重分類至流動負債。
4. 2026年第一季其他資產較前季下降，主要因子公司環球晶圓AMIC補助應收款收現。
5. 2026年第一季其他負債較前季增加，主要因子公司環球晶圓發行商業本票。
6. 2026年第一季存貨較前季增加，主要因子公司環球晶圓部分廠區因應後續訂單需求調整生產排程，以及因應地緣政治不確定性進行預防性備貨。

04

環球晶圓



環球晶圓損益表

新台幣百萬元	2023	2024	2025	Q126	Q126 (模擬) ¹
營業收入	70,651	62,626	60,598	13,985	13,204
成長率 (%) ²	0.5%	-11.4%	-3.2%	-3.6%	-
營業毛利	26,441	19,804	14,624	2,914	4,083
營業毛利率 (%)	37.4%	31.6%	24.1%	20.8% ³	30.9%
EBITDA	30,630	18,010	17,340	4,060	4,730
EBITDA率 (%)	43.4%	28.8%	28.6%	29.0%	35.8%
營業淨利	20,059	14,118	8,636	1,475 ³	2,824
營業淨利率 (%)	28.4%	22.5%	14.3%	10.5%	21.4%
稅前淨利	26,496	12,429	9,516	2,347	3,073
稅前淨利率 (%)	37.5%	19.8%	15.7%	16.8% ⁴	23.3%
稅後淨利	19,770	9,839	7,312	1,896 ⁴	2,373
稅後淨利率 (%)	28.0%	15.7%	12.1%	13.6%	18.0%
每股盈餘 (NT\$)	45.41	21.06	15.29	3.97 ⁴	4.96

備註: 1. 模擬數據排除美國、義大利和日本的重大擴產計畫與持有 Siltronic 股份的市值變動影響

2. 成長率係指與去年同期相比的變動幅度 (YoY)

3. 2026年第一季毛利率較前季下滑，主要反映 2025 年第四季認列之一次性因素消退，包括義大利子公司於符合會計認列條件後一次性認列政府補助所帶來的挹注；同時也受到能源、原物料及物流費用上升推升營運成本，以及新擴產據點產能爬坡成本的影響

4. 2026年第一季EPS與稅後淨利較去年同期成長，主要受 Siltronic 持股按市價評價利益挹注



環球晶圓資產負債表

新台幣百萬元	2023	2024	2025	Q126
資產				
現金及約當現金	26,165	38,929	19,484	24,128
應收帳款	10,116	10,265	10,113	10,138
存貨	9,359	11,238	10,399	11,000 ⁶
不動產、廠房及設備	72,251	119,074	107,241	108,861
其他資產	71,097	45,074	71,105	56,910 ⁴
資產總計	188,988	224,581	218,343	211,037
負債				
短期借款 ¹	40,000	28,797	31,010	33,887
應付帳款	5,027	5,371	4,161	3,867
長期借款 ²	14,542	37,678	43,244	29,221 ³
其他負債	62,966	61,706	46,632	50,683 ⁵
負債總計	122,534	133,553	125,048	117,657
權益總計	66,454	91,028	93,295	93,379

現金資產細項包含:	
(新台幣百萬元)	Q126
三個月以上定存	9,208
受限制現金	8,865
債券	6,367

- 備註: 1. 短期借款包括短期借款、應付短期票券，以及一年內或一營業週期內到期的長期借款、應付公司債與應付可轉換公司債
2. 長期借款包括長期借款、應付公司債及應付海外附認股權公司債
3. 2026年第一季長期借款較前季下降，主要因海外附認股權公司債 (EB) 及海外附認股權公司債 (FRCP) 到期後重分類至流動負債
4. 2026年第一季其他資產較前季下降，主要因AMIC補助應收款收現
5. 2026年第一季其他負債較前季增加，主要因發行商業本票
6. 2026年第一季存貨較前季增加，主要因部分廠區因應後續訂單需求調整生產排程，以及因應地緣政治不確定性進行預防性備貨

05

Q&A



SAS

Thank You!



Learn More on
Our Website